

ネプコンジャパン2020内  
**第10回微細加工EXPO 出展ご案内**

**東京ビッグサイト 西展示棟**

**小間番号：W9-76**

**日時：2020年1月15日(水)～1月17日(金)**

**開催時間：10：00～18：00(最終日のみ17時まで)**

**<次世代加工技術の結集>**

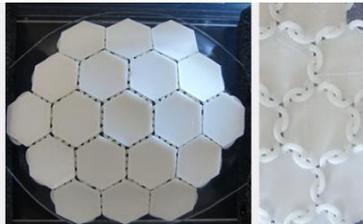
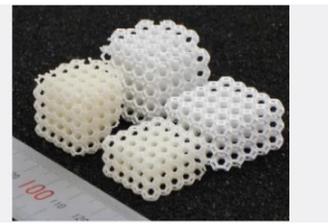
新方式3D金属プリンター、また機械からレーザーまでナラサキ産業が誇る超高精度微細加工技術を展示致します。 **※実機展示はございません。**  
是非展示会へのご来場及び当社ブースにお越し頂きたく宜しくお願い致します。

**① 特殊加工技術のご紹介**

・ **三菱電機製電子ビーム加工サンプル**



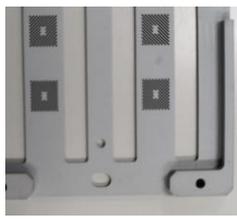
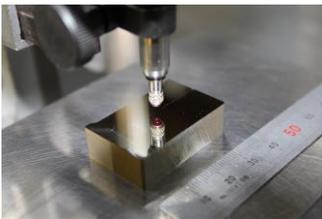
・ **(株)エスケーファイン製 セラミックス光造形3Dプリンター加工サンプル**



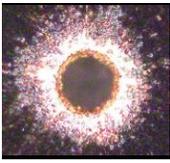
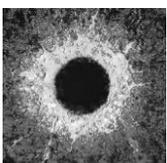
**② 超高精度微細加工技術のご紹介**

・ **高機能材料機械加工サンプル**

セラミックス、金属、エンジニアリングプラスチック他



・ **三菱電機製基板穴開け用マイクロレーザー加工サンプル**



・ **超短パルスレーザー加工サンプル**

